



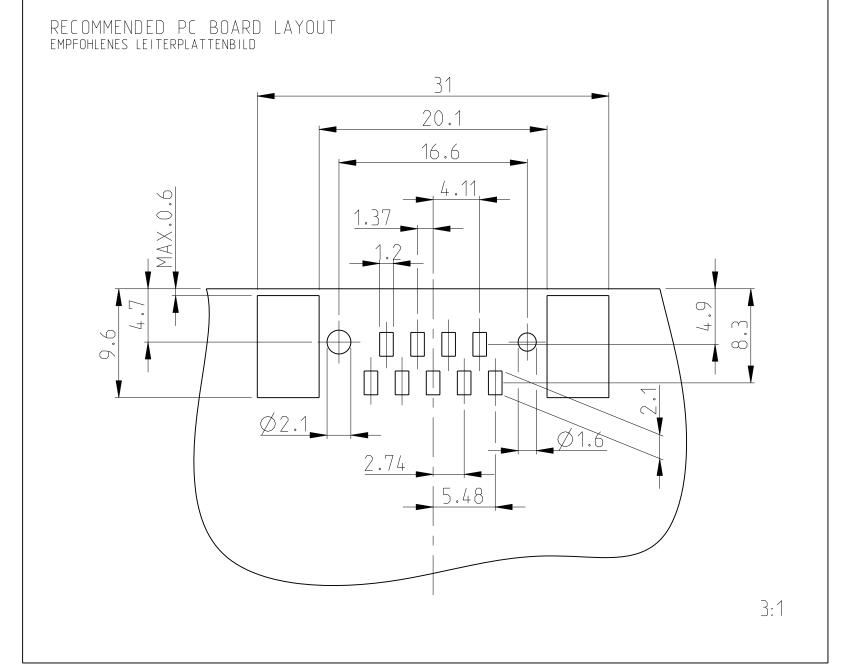
- Δ CONTACT AREA: MIN. 0.8 μm Au OVER 1.27 μm Ni, SOLDER AREA: 3-5 μm Sn OVER MIN. 1.27 μm Ni
- ² PACKAGING SEE SHEET 2
- ³ CONNECTOR SUITABLE FOR LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS

4 TIN OVER NICKEL

BEMERKUNGEN:

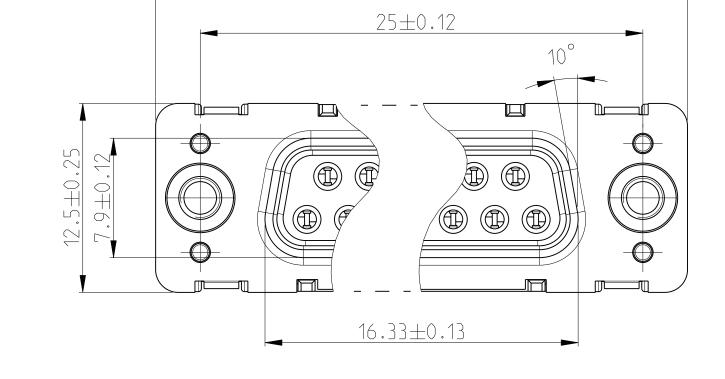
- Δ KONTAKTBEREICH: MIN. 0.8 μm Au UEBER 1.27 μm Ni, LOETBEREICH: 3-5 μm Sn UEBER MIN. 1.27 μm Ni
- 2 VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2
- ³ STECKER GEEIGNET FUER BLEIFREIES SMT LOETEN

\Delta ZINN UEBER NICKEL



	6	2	THREAD STUD GEWINDEBOLZEN	NICKEL NICKEL	STEEL STAHL					
	5	5	REC. CONTACT, SMD, LONG BUCHSENKONTAKT, SMD, LANG	\triangle	CuMg					
	4	4	REC. CONTACT, SMD, SHORT BUCHSENKONTAKT, SMD, KURZ	\triangle	CuMg					
	3	2	BRACKET, SMD, LEFT/RIGHT WINKELSTÜCK, SMD, LINKS/RECHTS	4	CAST METAL DRUCKGUSS					
	2	1	REC. HOUSING BUCHSENGEHÄUSE	BLACK schwarz	PCT-GF					
	1	1	SHELL SCHIRMBLECH	SEE TABLE SIEHE TABELLE	STEEL STAHL					
	POS.	QTY.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE	MATERIAL					
				COLOUR/FARBE						
CON	CONTROLLED DOCUMENT. DWN 30NOV2004									

THIS DRAWING IS A CO DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP I AENDERUNGEN. DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND	NCORPORATED KONTROLLIERT. DIENEN, SIND VORBEHALTEN. ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.	DWN 30NOV2004 L.SCHLUETER CHK 01DEC2004 M.SCHAARSCHMIDT	ETE TE Conn	ectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: ITIM	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	APVD 01DEC 2004 NAME HDP20 REC. HEADER,		SMT, 9POS.	
23	0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 0.2 3 PLC ±-	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94000 APPLICATION SPEC	HDP20 BUCHSENSTECKER, SMT, 9POL. EUROSTYLE		
4 A	PLC ±- NGLES/WINKFI ±1°	VERARBEITUNGSSPEZ. 	SIZE CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO	
I SEE TABLE I	INISH/OBERFLAECHE/FARBE SEE TABLE	WE I GHT GEWICHT	A 1 00779 C=1740194	_	
S.TABELLE	S.TABELLE	CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG SCALE SHEET MASSSTAB 5:1 SHEET BLATT	1 of 2 REVE	



30.8±0.3

Pro/ENGINEER DRAWING

MARKING-BESCHRIFTUNG

